

桌上型假貼合機
(TABLE TYPE LAMINATOR)

目 錄

鈴峰科技股份有限公司
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

台南市東區東和路 19 號 2 樓

TEL : 886-6-2333141

FAX : 886-6-2331233

式 樣 書

***** 機 種 *****

桌上型假貼合機



鈴峰科技股份有限公司
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

(1)

機 械 照 片



鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

(2)

機 械 式 樣

- ◎ 目的：利用低溫低壓的方式使保護膠片與銅面基板在高溫高壓壓合之前，先將其作預備貼合的動作，以確保尺寸及品質的穩定性。
- ◎ 適用尺寸：
 - a. 電路板尺寸：240~270mm 寬幅、500mm 長度。
 - b. 電路板厚度：1/2、1/2 oz 銅箔。
- ◎ 產能：單雙面板皆可設定，作業時間依接著劑特性可調整壓著計時 TIME (外部設定)。
- ◎ PIN 設定：每 Pitch=5mm 一個設定孔，設定 pin Φ 2.95mm，設定座孔 Φ 3.0mm。
- ◎ 控制系統：傳統電器控制回路系統；耗電量：2.4 kw。
- ◎ 機台外型：
 - a. 外觀尺寸：L：640mm*W：655mm*H：590 mm
 - b. 作業高度：150 mm
 - c. 重量：70 kg
- ◎ 電源系統：AC 220V 單相 50/60 Hz，20A。
- ◎ 空壓系統：4~6 kg/cm²。
- ◎ 優點：
 - a. 對位作業速度快.對位精度高。
 - b. 可搭配 LPF 沖床機使用。

鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司

LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.